

日時

2026年3月4日(水)

13:00-17:00

場所

岩手大学地域協創推進棟 2階セミナー室
(207室) およびオンライン (Zoom)

半導体基板材料に関するセミナー

岩手大学分子接合技術研究センターでは、分子接合技術（i-SB法）と機能樹脂設計技術を基盤とするi-SB事業化プラットフォームを設立し、ものづくり分野で新たなプロセスやプロダクトのイノベーションを創出することを目指しています。

このたび、当センターでは、半導体基板材料に関するセミナーを開催します。

◆プログラム：

◆参加費：10,000円

(消費税込・資料付き)

◆申込：

下記URLまたはQRコードを読み込んで
お申し込み下さい。

<https://forms.gle/z71c1h6Gh7TmMFWE8>

申込期限

2月24日(火)



- セミナー終了後 5~6営業日をめどに参加費の請求書をメールでお送りします。
請求書に記載の期限までに、参加費のお振り込みをお願いします。
- Zoomでの参加者には、2月26日以降に、ミーティングリンクを送付します。
- 講演会場は【[岩手大学キャンパスマップのA17](#)】です（理工学部正門から徒歩3分程度）。

1

プリントテックの基板材料および半導体パッケージ
(60分)

株式会社プリントテック 顧問 富樫 栄樹 氏

2

エレクトロニクス分野における液晶ポリマー (LCP) の材料・分子設計
(60分)

株式会社ENEOSマテリアル
研究開発本部 高機能化学品開発部 兼
先端素材開発部 鷺野 豪介 氏

3

5G/6G通信用絶縁材料の開発
(60分、英語)

晉一化工股份有限公司 先端材料研究所
主席研究員 吳 宏鳴 氏

主催：岩手大学分子接合技術研究センター

共催：i-SB事業化プラットフォーム

(運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター)

東北ポリマー懇話会、INSポリマー研究会

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）



isb-office@iuate-u.ac.jp



<https://mbt.ccrd.iwate-u.ac.jp/>